preliminary

Sonic Fast Recovery Diode

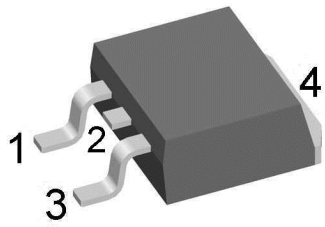
V_{RRM}	=	600 V
I_{FAV}	=	30 A
t_{rr}	=	35 ns

High Performance Fast Recovery Diode
Low Loss and Soft Recovery
Single Diode

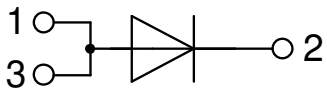
Part number

DHG30IM600PC

Marking on Product: DHG30IM600PC



Backside: cathode



Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low Irm-values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low Irm reduces:
  - Power dissipation within the diode
  - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package: TO-263 (D2Pak)

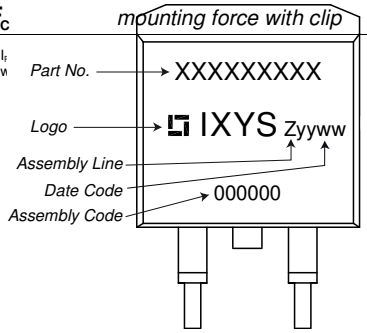
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Fast Diode

Symbol	Definition	Conditions		Ratings min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	*max. non-repetitive reverse blocking voltage*		T_{VJ} = 25°C			600	V
V_{RRM}	*max. repetitive reverse blocking voltage*		T_{VJ} = 25°C			600	V
I_R	*reverse current, drain current*	V_R = 600 V	T_{VJ} = 25°C			50	µA
		V_R = 600 V	T_{VJ} = 125°C			4	mA
V_F	*forward voltage drop*	I_F = 30 A	T_{VJ} = 25°C			2.26	V
		I_F = 60 A				3.11	V
		I_F = 30 A	T_{VJ} = 125°C			2.22	V
		I_F = 60 A				3.20	V
I_{FAV}	*average forward current*	T_C = 95°C	T_{VJ} = 150°C			30	A
		rectangular d = 0.5					
V_{F0}	*threshold voltage* } *for power loss calculation only*		T_{VJ} = 150°C			1.17	V
r_F	*slope resistance* }					32	mΩ
R_{thJC}	*thermal resistance junction to case*					0.6	K/W
R_{thCH}	*thermal resistance case to heatsink*				0.25		K/W
P_{tot}	*total power dissipation*		T_C = 25°C			210	W
I_{FSM}	*max. forward surge current*	t = 10 ms; (50 Hz), sine; V_R = 0 V	T_{VJ} = 45°C			200	A
C_J	*junction capacitance*	V_R = 400 V f = 1 MHz	T_{VJ} = 25°C		16		pF
I_{RM}	*max. reverse recovery current*		T_{VJ} = 25 °C		12		A
		I_F = 35 A; V_R = 400 V	T_{VJ} = °C		tbd		A
t_{rr}	*reverse recovery time*	$-di_F/dt$ = 600 A/µs	T_{VJ} = 25 °C		35		ns
			T_{VJ} = °C		tbd		ns

Package TO-263 (D2Pak)			**Ratings**			
Symbol	**Definition**	**Conditions**	**min.**	**typ.**	**max.**	**Unit**
I_{RMS}	*RMS current*	per terminal 1)			35	A
T_{VJ}	*virtual junction temperature*		-55		150	°C
T_{op}	*operation temperature*		-55		125	°C
T_{stg}	*storage temperature*		-55		150	°C
Weight				2		g
F_C	*mounting force with clip*		20		60	N

1) I
M



of the chip (2). In case of (1) and a pc
connecting the pins as one contact.

Part description

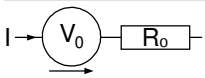
D = Diode
H = Sonic Fast Recovery Diode
G = extreme fast
30 = Current Rating [A]
IM = Single Diode
600 = Reverse Voltage [V]
PC = TO-263AB (D2Pak) (2)

Ordering	**Ordering Number**	**Marking on Product**	**Delivery Mode**	**Quantity**	**Code No.**
Standard	DHG30IM600PC-TRL	DHG30IM600PC	Tape & Reel	800	503501
Alternative	DHG30IM600PC-TUB	DHG30IM600PC	Tube	50	525078

Similar Part	**Package**	**Voltage class**
DHG30I600PA	TO-220AC (2)	600
DHG30I600HA	TO-247AD (2)	600

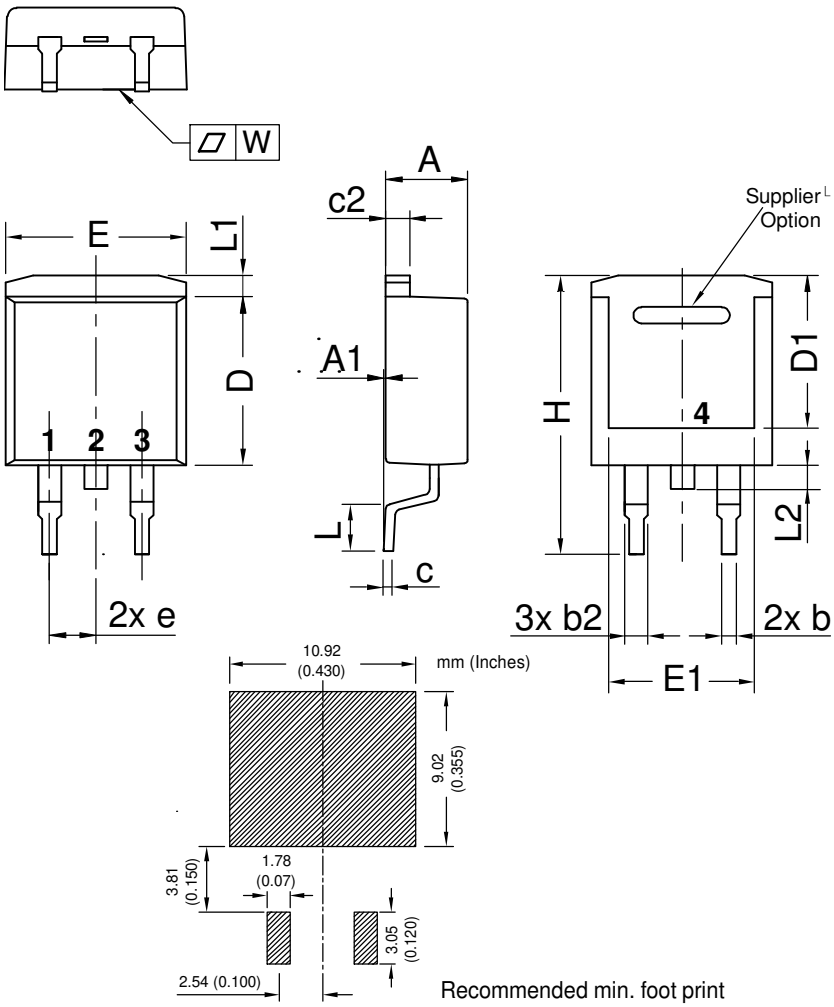
Equivalent Circuits for Simulation

** on die level* T_{VJ} = 150 °C



		Fast Diode	
$V_{0\,max}$	*threshold voltage*	1.17	V
$R_{0\,max}$	*slope resistance **	29	mΩ

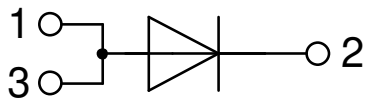
Outlines TO-263 (D2Pak)



Recommended min. foot print

Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
A2	2.41		0.095	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.055
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
D2	2.5		0.098	
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.50	0.245	0.335
e	2,54 BSC		0,100 BSC	
e1	4.28		0.169	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.002

All dimensions conform with and/or within JEDEC standard.



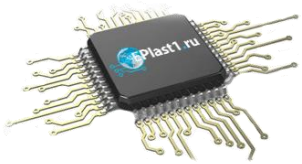
Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.